This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EDUARD LORENZ .

162922=

RECHTSANWALTE

Bayerisches Oberstes Landesgericht - Oberlandesgericht München - Landgerichte München I und II

8 München 22, Widereneryenerode 23 Telefon [0811] 277194/257834 Padachack: München 170280 Beniktonio: Boyarbiche Hypotheken- und Wachielbank München Re 6767

Mr Zaichen Unaer Zeichen

Tes

7326 B/He 28. Juni 1966

Windstiler & Hölscher, Lengerich 1.W.

Verfahren zum Verschweißen von Materiallagen

Es ist bekannt, schlacht schweißbare Materiallagen dadurch su verechweißen, daß swischen ihnen eine beispielsweise aus sinem Ennststoff bestehende Schweißschlaht angeordnet und durch eine von der Bohveißschicht, eber nicht von den su verschweißenden Materialiagen absorbierte Strahlung sum Schmelzen gebracht wird. Die geschwolzene Kunststoffschicht überträgt die erseugte Wirmemergie durch direkte Berührung an die au verschweißenden Oberflächen. Bei dem bekannten Verfahren handelt es sich um Hochfrequensschweißen beispielsweise schlecht schweißberer Zumststoffe unter Swischenschaltung einer schweißbaren Schicht oder Polis. Es erfolgt hier eine dielektrische ibsorption einer lektromagnetischen Strahlung, die an der Absorptionsstelle Wirms ersougt. Bei diesem Verfahren int en erforderlich, die sur Kraeugung der elektromagnetischen Strablung dienenden Einrichtungen möglichet nahe en die Schweißstelle heranzubringen. Außerden ergibt sich ein verhältnismäßig hoher

- 2 -

L.

حی

Energiebederf.

Hach dem erfindungsgemäßen Vorschlag wird zum Schnelsen der Schweißschicht eine Leser-Strahlung mit der Vellenlänge wenigstens eines Absorptionsmaxisums der eus Eunststoff bestahenden Bahweißschicht verwondet, wobei die mittelm der Schweißschicht zu verschweißenden Hateriellegen im Herinelbereich der Laser-Strahlung keine erhabliche Absorptionefähigkeit aufweisen und der Imper und die Hateriellegen kontinuierlich relativ susinander bewegt werden. Die Laser-Strahlung geht durch die jeweils äußere Lage ungeschwächt hindurch und die guarante Absorption tritt mur in der dfinnen Schweißschicht auf. Ein besonderer Vorteil des erfindungsgesäßen Verfahrens besteht derin, daß die zu verschweißenden Heteriallagen mit geringer oder keiner Absorptionsfähigteit für die leser-Strahlung beliebig stark sein können. Die gesemte Wärmeenergie wird immer an den inneren Berührungsflächen ermeugt, withrend die Materiallagen außen nicht ermirat werden. Dieser Vorteil tritt besonders gegenüber im bekannten thermischen Bohweißverfehren, sei es durch Strahlungsschweißung oder durch Kontaktübertragung, in Kracheinung. Vegen der bekannten scharfen Bündelung der laser-Energie kann ferner der Strahlungsersauger weit von der Schweißstelle antfarmt angeordnet sein, so dell sich keine Unterbringungsprobleme in der Vererbeitungsmaschine ergeben.

Erfindunguguals tann die Schweifischicht aus einer Eunststoff-Folie, vorsugsweise Polysthylanfolis, bestehen

009882/1746

- 3 -

und swischen die en verschweißenden Rateriallagen eingebracht werden. Andererseits ist es aber auch möglich, daß die Schweißschicht aus einer vorzugsweise aus Polykthylen bestehenden einseitigen Kunststoffbeschichtung einer oder beider zu verschweißenden Rateriallagen besteht.

Bei Verwendung von Polykthylen als Schweißschicht wird vorteilheft erfindungsgestä ein Helium-Seon-Gaslaser mit einer Wellanlänge der emisierten Strahlung von 3,3

20,2 // verwendet. Es können metürlich auch FestkörperLeser verwendet werden, bei diesen ist aber der GesentWirkungsgreit im Verhältnis sur Kreegerenergie ungünstigur, weil ein solcher Laser auch noch auf ansesen Wellanlängen sestiert.

- 4-

Patentanaprüche

Verfahren zum Verschweißen von Hateriallagen, bei welchem zwischen zwei zu verschweißenden Materialschichten eine Schweißschicht angeordnet und durch eine von der Schweißschicht absorbierte Strahlung zum Schweizen gebracht wird, dedurch gekennzeichnet, daß eine Inser-Ftrahlung

hit der Veilenlänge venigstens eines Absorptionsanzieums der aus Ennststoff bestehenden Schweißschicht verwendet wir(und daß die mittels der Schweißschicht sit verschweißenden Materiellagen im Maximalberwich der Leser-Strehlung beine erhebliche Absorptionsfähigkeit aufweisen, wobei der Leser und die Materiellagen kontinuierlich relativ zueinander bewegt worden.

- 2. Verfahren nach inspruch ", dadurch gekennseichnet, daß die Schweißschicht aus einer Eunststoff-Folie, vorzugsweise Polykthylenfolie, besteht und zwischen die zu verschweißenden Materiallagen eingebracht wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 1 , dedurch gekennseichnet, daß die Schweißschicht aus einer vorsugsweise aus Polyäthylen bestehenden Kunststoffbeschichtung einer oder beider zu vorschweißenden Materiallagen besteht.

009882/1746

- 5 -

. .

Werfahren nach einem der insprüche ' bis 3, dadurch gekennseichnet, daß ein Holium-Meon-Gaslaser mit einer Vellenlänge der epittierten Strahlung von 3.3 ± 0.2 / verwendet wird.